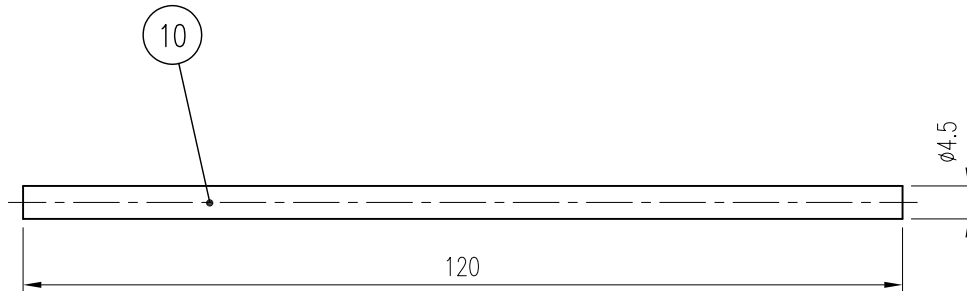
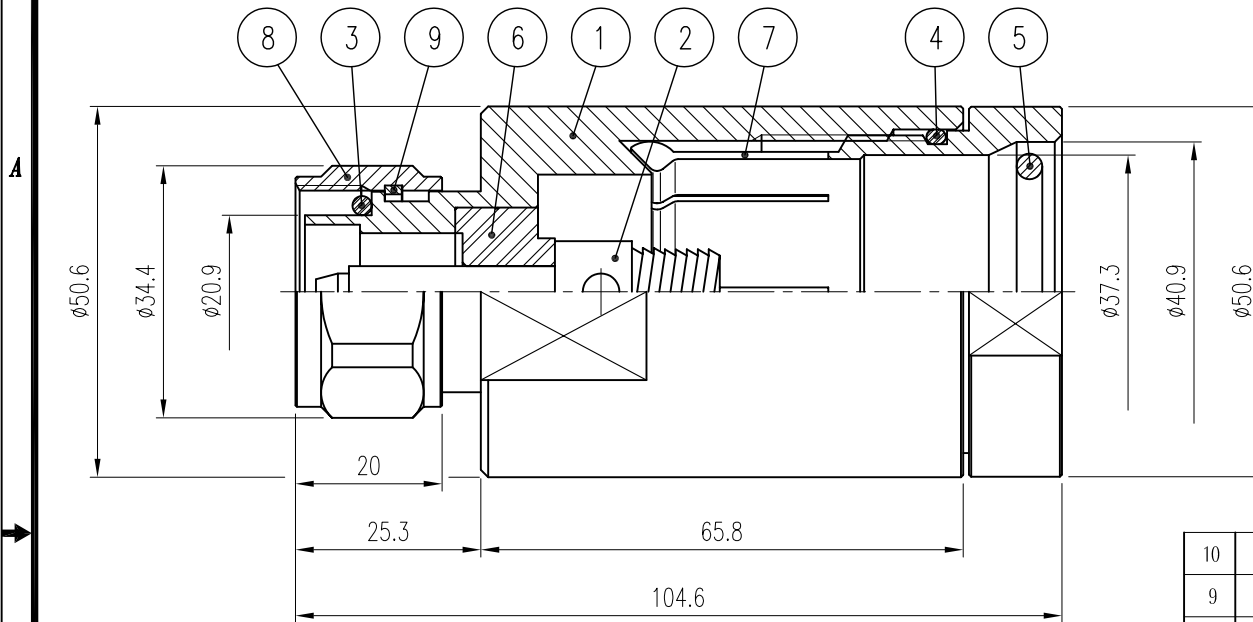


수 정 내 용									
ST	가공								
ST(기준)									
ST(개선)									
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
1	도면영식 변경	김은희	최영호	2003. 1. 8.					



10	HANDLE	1	HsS		DHA00001-N/1 (X1022)
9	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	(R5003)
8	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	(K5016)
7	BACK NUT	1	MBsBD	Silver Plate	DBN00003-135/1 (P5009)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00814-N/1 (H5048)
5	GASKET	1	SILICON		(G5021)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00062-N/1 (G5012)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00054-N/1 (G5006)
2	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	(E5075)
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	(D5078)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일 2002. 5. 16.					
.*	±0.1					
**	±0.05					
재질	감도					
열처리	재도					
보호피막처리	작성부서 연 구 소					
	적도	NS	단위	mm	총량	
				도명		
				1 1/4" F DIN-P		
				A4		
				도번 CN00571-7/1		
				K318-086-000		


 RF & MICROWAVE
 TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017